PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-059940

(43) Date of publication of application: 05.03.1996

(51)Int.CI.

C08L 27/12 C08K 3/04 C08K 5/14 C08K 5/17 C08K 5/50

(21)Application number : 06-222580

(71)Applicant: DAIKIN IND LTD

(22)Date of filing:

23.08.1994

(72)Inventor: MATSUMOTO KOJI

UEDA YUTAKA

TOMOTA MASAYASU

(54) ELECTROCONDUCTIVE FLUORORUBBER COMPOSITION FOR CROSSLINKING AND MOLDING THEREFROM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the subject composition excellent in electrical conductivity and capable of providing a crosslinked coating film having low viscosity, low hardness, etc., by blending iodineand/or a bromine-containing fluororubber with an onium salt compound, an electroconductive filler, a crosslinking agent and a peroxide compound at a specific ratio.

CONSTITUTION: This composition is obtained by blending (A) 100 pts. wt. of an iodine- and/or bromine-containing fluororubber with (B) preferably 0.1-20 pts.wt. of an onium salt compound of the formula (R9 us a 1-20C alkyl, allyl, etc.; R10 to R12 are each an aryl or a substituted aryl; A is an anion such as a halide, a sulfate or a sulfite), (C) 1-20 pts.wt. of an electroconductive filler (preferably 30-400ml/100g as DBP oil absorbing amount) (D) 0.1-10 pts.wt. of a peroxide compound. The electroconductive

fluororubber molding is obtained by foaming, crosslinking and molding a composition containing (F) a foaming agent in addition to the above components of the composition. The electroconductive fluororubber molding is preferably a coating film having 40–50Hs (Typec) hardness and 106 to 1011 Ω resistance.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-59940

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所		
COSL 27/12	КЈМ					
C08K 3/04	KJF					
5/14	KFY					
5/17	КЈК					
5/50						
			審查請求	未請求 請求項の数9 FD (全 9 頁)		
(21)出願番号	特顯平6-222580		(71) 出願人	000002853		
				ダイキン工業株式会社		
(22)出顧日	平成6年(1994)8月23日			大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号		
				梅田センターピル		
			(72)発明者	松本 幸治		
				大阪府摂津市西一津屋1-1 ダイキンエ		
				業株式会社淀川製作所内		
			(72)発明者	植田 豊		
				大阪府摂津市西一津屋1-1 ダイキンエ		
				業株式会社淀川製作所内		
			(72)発明者	友田 正康		
				大阪府摂津市西一津屋1-1 ダイキンエ		
				業株式会社淀川製作所内		
			(74)代理人	弁理士 田村 厳		

(54) 【発明の名称】 架橋用導電性フッ素ゴム組成物及び成形品

(57)【要約】

【目的】 優れた導電性を有し、組成物の粘度が低く、 且つ低硬度で抵抗値も安定している架橋被膜を与えるフッ素ゴム組成物及びこの組成物を用いて得られる導電性 フッ素ゴム成形品を提供する。

【構成】 ヨウ素及び/又は臭素含有フッ素ゴム 100重量部に対して、オニウム塩化合物 0.1~20重量部、導電性フィラー 1~20重量部、架橋剤 0.1~10重量部、パーオキサイド化合物 0.1~10重量部を配合したことを特徴とする架橋用導電性フッ素ゴム組成物及びこれより得られる導電性フッ素ゴム成形品。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヨウ素及びイ又は臭素含有。シ素ゴム 100軍最部に対して、オニウム塩化合物 0.1~20 重量部 停電性ア・ラー 1~20重量部、架橋剤 0. 1~10重量部、ジーナキサイド化合物 0.1~10重量部を配合したことを特徴とする架橋用導電性フェ素ゴム組成物。

【請求項2】 - れニウム塩化合物が式(ら) で宗される 化合物である請求項() の架橋用奪電性 () - デゴム組成 物。

[H:1]

$$\begin{pmatrix}
R^{12} \\
R^{0} - P - R^{11} \\
R^{10}
\end{pmatrix} \cdot A$$
(6)

(武中、R*は農奉数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基、アルケニル基またはそれらの塩素、アッカニル基、原本 リアリ基、一〇Rもしくは「〇〇〇R置機同族体(たたし、Rは農奉数1~20のアルナル基、アリール基、アラルキル基またはアルケニル基まだは農機基を有するアリール基、Aはハライド、サルフェート、サルフェート、サルブッゴト、カーボネート、ペンタクロロチオフェアレート、テトラコルオロオニート、ペンタクロロチオフェアレート、テトラコルオロオニート、ペンタプロロチオフェアレート、テトラコルオロオニート、シメチルオフフェート、世権力ルボキ、レート(置権基は用素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基もしくはアルケニル基でありまる)またはジカルボキ、レートなどのアニナンを表す。)

【請求項3】 - 룕電性 フィラージカーナンである請求項 1 の架橋用導電性フト港ゴム組成物。

【清末頃4】 カーボングDBP吸油量として30~400回。100g 2値を有するものである請求頃3の架橋用導電性ニッ素ゴム組成物。

【請求項5】 更に発泡剤を含有する請求項1セ 架橋用 導電性ニュダコム組成物。

【請求項6】 請求項5の架橋用導電性ニュ素ゴム組成物を発泡架始成所にて得られる導電性 / (をゴム成形) 品。

【清末項で】 清末切られ成形品が被膜である薄電性フン素ゴム成形品。

【請求項8】 請求項7つ被膜4種きがHs(Type C)40~50である導電性で - 素ゴム成刑品。

【請求項 9 】 - 請材項 7 の被勝力抵抗値が 1 (1⁶ ~ 1 0) 単 ロである導電性 ファボゴム成刑品。

【発明の評細な説明】

[0001]

【産業上の利用も野】本発明は架橋用導電性ファギコム 組成物及がこの組成物を用いて得られる導電性ファ素ゴ ム成甲品、特に導電性マッポゴム被膜に関する。

[0002]

【徒中の技術】架橋可能なご、素コム組成物に充填材と してガーボングデックを配合することは従来から行われ ている。しかしこれだけでは得られたファ素ゴム架橋成 刑品に10~0~㎜程度の体積固有抵抗値しか示さない ので導電性が要素される用途には使用できない。そこ で、架橋成形品に停電性を与えるためにファ素ゴム組成 物に黒鉛、洋電性カードンプランツ、金属粉体(ファイ ノニオのものも含む) 導電性表面処理した無機粉体を 配合することが考えられる。しかし、これら導電性フィ ひっけい量配合では七分な導電性が得られず、一方導電 性を上分なものとするために多量配合すると、組成物の 粘度が上がり、また、被膜が硬くなり、さらに、配合量 により、被膜の抵抗値が安定しないという問題点を有す る。?? - 孝ゴム組成物に導電性フィラーを配合するに際 して、岸澤繊維を併用することが特金半3~34497 号に記載されているが、この場合は配向性が出るため体 積固有抵抗値が安定しなっなり、機械的物性が悪くなる。 と共にコストが高くなるという知点を近す傾向がある。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は優れた 導電性を有し、組成物の粘度が低く、且つ低硬度で抵抗 値も安定している架橋被膜を与えるファ素ゴム組成物、 及びこの組成物を用いて得られる導電性ファ素コム成形 品を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はヨウ素及び、又 は鳥捧含有で「孝ゴム 100重量部に対して、オニウ ム塩化合物 ○ 1~20重量部、導電性フィラー 1~ 20重量部、架橋剤 0 1~10重量部、シーナキサイ ど化合物 0 1~10重量部を配合したことを特徴とす る架橋用導電性コーデゴム組成物に係る。また、本発明 はヨウ素及び、又は臭薬含有 7~素ゴム 100重量部 に対して、ナニウム塩化合物 0 1~20重量部、導電 性フィラー・1~20重量部、架橋剤 0 1~10重量 部、バーオキサイド化合物 0 1~10重量部を配合し たことを特徴とする架橋用導電性コッ孝ゴム組成物を発 抱架橋成形して得られる薄電性で一束ゴム成形品に係 る。本発明においてヨウ素皮で、「異は臭素を含有するプ シネゴムは、好ましては45~85モム‰のビニサデン アルオライトを含有し、さらに好ましてはロ 01~5 重量性のリョウをまたはロー05~1 5重量性の臭素を含 有するものであり、その主体は、ビニュデ、ブルナライ 下と小なくとも一種の他の含じ、幸にチしい性不飽和単 量体とい強性壮性重合体から成立ものである。

【① 0 0 5】 ヨウ素の導力は、例えば式:Rf I x あるいはR I y 一式中、Rfは飽和もしては子飽和のフルテロ庁 化水素基または『ロロ『ルチロ庁化チ素 塔、Rは序素数 1~3 0 庁化水素塔、x、yは通常 1~2 を表す。】で示 される化合物を、また臭素の導入は、たとえば臭素含有 オレフィッと、それぞれ上述の各甲量体の共重合時に共 存せしめることによって行われる。ヨウ素および農素の 薄入は、例えばヨウ素および農奉を有せて飽和むしては 不飽和カニルナロ異化水素またはプロロフェナロ単化水 素を、上述の各甲量体の共重合時に共存せしめることに よって行われる。これらの各コト素がムケ製造法につい では、特開昭53~125491号。特開曜60~22 1409号、特公昭54~1585号、特開平2~21 4758号、特開平3~59057号の各上報に詳述さ れている。

【0006】前記他ご舎ファ幕エチに、性子飽和単量体 としては、デトラブルオロエチレン、プロロトリフルオ 口工所以10个十二个中心中口工作100个 巴达非 74个多子 下、ときサウルオロプロピン。」とは タフルオロプロピ シェップを一つが生け(メチルビニルは5一年4)。 255-77 ピルビニルエーテル)などが例うされる。また。前記R flx。R lyおよび臭素含有オンフィンの具体例につい では、それぞれ前記特開昭53~125491号公報。 特開昭60~221409号2報および特に昭54-1 585号公報に記載されているが、就中好適なものとし ガセーヨード キーブルオロブロバン。 1 コーショート シャーマルオロブタン、4ーヨートパーマルナロブデジー 1. ジョード・ダン、プロモトリアルオロエチレン、4 ープロモー3 3 4.4ーテトラフルオロフテン=1な どが例示できる。

【0007】本発明においてセニウム塩化合物としては、例えば下記に示われ合物が例示される。

(a) 式(1) (R!)3Y*R**X*

また(15式 (2) (R¹) (N¹ R³ N¹ (R¹) (R¹) (R¹) (R¹

「武中、R¹は戻す数1~20のアルキル基を表し、うかしつの基は、クロアルギル基であってよい。 R²は応求数1~20のアデルギル基または圧率数7~20のアデルギル基、R³は原来数1~21のアルキレン基または 度率数8~12のアエニレ、、アルギレン基、Xはハディデ、ヒデロギンは一ト、アルコギンレート、カルボギンレート、アエンギサイド、アルコネンレート、サルフェート、サルファイト、カーボン、Yは 電楽または燐原子を表す。) で示される化合物:

[0008] (E) 坎(3)

[(E:2)]

$$N - R \cdot X$$
 (3)

〔式中、R⁴は炭素数1~24のアルキル基または炭素数7~20のアールキル基を表す。 X は前記と同意 義。〕て小される化合物; 【0009】(ご式(4):

[化3]

$$\begin{array}{c}
N \cdot -R^4 \cdot X \cdot \\
\end{array} (4)$$

〔式中R⁴およびXは前記と同意義。〕で示される化合物。

【0010】(3)式(5):

【在4】

$$\begin{array}{c|c}
R^8 & & & \\
\hline
R^5 N & & & \\
\hline
R^6
\end{array}$$
(5)

【式中、R⁵は原本数1~20のアルキル基、ンクロアルキル基、または原素数7~20のアラルキル基、R⁶は水水原子、炭素数1~12のアルキル基、ビクロアルキル基、原素数6~12のアリール基、炭素数7~15のアラルキル基、原本数1~12のエーラル基、ヒドロキンル基、カルボニル基、アルコキンカルボニル基、アンル基またはまなことも窒素及び「又はイオウを含む~デロ環基、R⁷およびR⁸は水素原子又は戊素数1~4の低級アルキル基を表す。R⁸およびXは前記と同意

義。)で示される化合物; 【0011】(e)式(6)

【化5】

$$\begin{bmatrix}
R^{12} \\
R^{0} - P - R^{11} \\
R^{10}
\end{bmatrix} \cdot A \qquad (6)$$

「近中、R*は応速数1~20元アルキル基、アリール基、アラルキル基、アルケニル基またはそれらの塩素、ファノ基、一ORもしらは一COOR置極間棒体(ただし、Rは応素数1~200アルキル基、アリール基、アラルキル基またはアルケニル基である)。Rド、Rに及びRドはアニール基または置極基を有すてアリール基、Aはハライド、サルフェート、サルファイト、カーボネート、ペンタクロロチオフェフレール、グトラフルオロホンート、ペンタクロロチオフェフレール、グトラフルオロホンート、ペンサフルオロシリケート、一キサフルオロオスフェート、ジメチルホスフェート、一番サフルオロオスフェート、ジメチルホスフェート、置換カルエキシレート(置換基は圧素数1~20のアルキル基、アリール基、アラルキル基もしにはアルケニル基でありうる)またはジカルボキシレートなどのアニア、を表す。)ですされる化合物:

【0012】(f)式(7):

【化6】

$$\left\{\left\{\left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\right) \right)} \right) \right) \\ \left(\left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\right) \right) \\ (\left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{c} \left(\right) \right) \end{array} \right) \end{array} \right) \\ \end{array} \right) & (1 \right) \end{array} \right) \end{array} \right) \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\} \right\}$$

【式中R¹³ は岸来数1~4のアルキル装若してはアルコキン基。シアで基。=NR¹² (ただし、R は炭素数1~8 カアルキャ基、アリール基又は水素原子である)、ハロダン原子又は水素原子、nは1~5 の整数、Xはハロダンですが、水酸ですが、硫酸です。。・ナナ硫酸イナ

(式中、R[□]、R[□]及びR[□]は原素数1~8のアルキル 基である。) ○許される化合物。

【0014】これらサニウム塩化合物が主な代表例は、 例えば特開昭48~55230号 特公昭52~886 2号、特公昭52~8863号および特公昭51-11 6.5.5号の各公報明細書に詳述されている。 オニウム塩 化合物のうち特に好ましいものは上記式(6)で示され る化合物である。オニウム塩化合物は上記でラ素コム 100重量部に対してロ.1~20重量部 - 好ましては 0 1~5 重量部使用される。またこれらオニウム塩と ビスフェノール化合物との固溶体が知られており実質的 にオニウム塩が含まれる場合も有用で、ヒスフェイール 孔合物により保橋や発泡阻害が生ぜる以外は実発明にお いて用いられる。同時にこれらずニウム塩を単独で使用 するのが一般的であるが、関い粉末の場合などは分散子 良をきたす。これらを解決する方法としてメチルアルコ ール、エチルアルコール、イフプロピルアルコールなど のアスコールではにより溶液にして配合することができ

【ロロ15】本発明において導電性フィラーとしては例 えば黒鉛、導電性カーホンプラック、金属粉体(ファイ バー状のものも含む)、導電性表面処理した無機粉体等 を用いることができる。導電性カーボ、アイ・アの具体 例としては例えばトーカブシック18#4300、45 00、4600、5500(更確かっず、(特)製)等 を挙げることができる。これら導電性カーボンブラック は特にJIS K62:1で規定されるDBP吸油量が30 ~400ml, 100g, 特に50~400ml < 100gの 範囲のものが好まして、通常200ml、100g以子の ものが好ましい。導電性フィヤーは上記で、素づム。1 00重量部に行して1~20重量部、好ましては1~1 5 重量部、より好ましては1~1 0 重量部使用される。 【ロロ16】本発明において架橋剤としては例えばトラ アリル、アフロート、トコアリルイフ、アメロート、ト リアクリルボルマール、トリアリルトリメリテート、

ン、硝酸子サン、亜硝酸イサン、酢酸イオン、シアノイ オン、チナンで!イナン又は過塩素酸イオンである。) で表される化合物:

【0013】(g) 武(8)

N.N'-m-フェニン」ピグマシイミド、ジブロバルギルかよでダンート、、アリルでダレート、ガトラアリルデシング・4でミド、トリフ(デアリルアミン)ーよっトリア、江、亜リン酸ドリアリル、N.N・シアリルアフリルアミドなどが挙げられる。実質的にパーナキンランカルにより分子架橋を果たすものであれば好ましく使用される。保橋剤は上記でラ孝ゴム「100重量部に対して0.1×10重量部、好ましくは0.5~5重量部使用される。

【0017】本発明において いっぱキサイト化合物とし ては例えば1、1 - ヒマ (t) プチル ペーオキント - 3。 5.5ートリメチルンクロハキサン。 2.5ーシメチルベ キサ、「2,5~シヒトロキンパーオキンド」シーモー でチルジーオキンド、モーフチルグミルパーオキシド、 シグミルジー はキシトしゅうかい ピス (モップチルバー けやい) トゥーディ ひがけじゅんい せいしょうちゃい 木 千ルーと ちーン(t‐ツチルバーオキシ) ペキサン、 2.5-シメチルー2 5-2 (モーブチルン・・オキュ) ・ キュン・3、・ルブイスバーオキンド、モーブチルバ ーオキントにせい、2.5~1 メチル~2 5~ご (ペン ブルルント・ナキュ)・ペキャン、 ナーブチルント・ナキシマ しいし酸、モーブチルン・オキュインプロピルカーはネ - · l 、 a . a - ヒス(t - アチルバーオキシーm - イノ プロセルシャ、セン等を挙げることができる。パーナキ 世子上化合物は上記コンネコム 100重量部に対して ○ 1~10重量部 好ましては0.1~5重量部使用さ 21

【①の12】本発明では更に必要に応じて発泡剤を配合 サネニとにより被膜を垂らからすることもできる。発泡 利力しては例えば王協化成(株)製のセルマイクでAP - 250、サルマイク・AP-500、セルマイクRU B等のアイデカルボンアートぞ化合物を挙げることがで きる。実質的に発泡剤であれば良ご、N2、CO、C O2、NH)なごを発生するものであって、他に発泡助剤 (発泡剤の方解促進剤や、発泡セルの調節剤)を併用す ることは当然含まれるものである。発泡剤は上記1/2素 π $\Delta = 1/0.0$ 重量部に対して $0.1 \sim 2.0$ 重量部 - 好ましては $1 \sim 1/0$ 重量部使用される。

【0019】本発明においては更に必要に応じて充填材を用いることができる。充填材としては例えばシリカ、フレー、建築土、タルク、超酸カルシウム等の補強材を例示できる。充填材の量は11一率ゴム100重量部に対して0.1~50重量部が好ましい。その他、必要に応じて老化防止剤、加工助剤、スコーチ防止剤、ナゾン劣化防止剤、紫外療吸収剤、難燃剤、可塑剤等の配合剤を用いても良い。

【0020】本金明小導電性 $^{+}$: 素ゴム組成物は得られる架橋成刑品の硬度が低点、優れた導電性を有し、例えば得られる導電性 $^{+}$ 未素ゴム被膜の抵抗値は $^{+}$ $^{+}$ $^{+}$ $^{-}$ $^{+}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$ $^{-}$

【①①21】本発明の組成物の製造方法としては、通常の混合装置が用いられ、上記各成分をオープにロールにて混練りする方法、高閉式混合機等を用いる方法等が挙げられる。本発明の組成物の架橋は、通常のフラ素ゴムの架橋条件下で行うことができる。例えばフラ素ゴム組成物をロール混練り後、金型に入れ、100~200℃、20~100kg、cm² Gで5~180分間保持することによりプレス架橋を行い、沈いで150~300℃の炉中で0~40時間保持することによりプレス架橋を行うことにより発橋ゴムを得る。

[0022]

【実施例】次に実施例および比較例を示して本発明を具体的に説明する。

実施例1~5及び比較例1~3

フッ素ゴムとしてヨウ素を含有するビニリデンフルオラ・ニ (2F) とヘキサコルナロブロペン(6F) の2元 選出重合フッ素ゴムであるダイエル G801で示される含エー素ナリマー [ダイキン工業(株)製] を用い、表1~2に示す組成のビェ素ゴム組成物を調製した。各組成物の保癌特性をすらR型キュラストメーターII型に1~1160℃にて測定した。次に、各組成物からシート批試験ビース(120mm・150mm×2mm)を作製し、160℃×10分プレス架橋、180℃×4時間オープン架橋して、常販物性を測定した。結果を同様表1~2に示す。

【0023】表においてBTPや-C1は【C6H5CH2P(C4H5)3】・C1・、LnEuP-Brは【(n-C4H3)4P】・Br、MTPP-Iは【CH3P(C6H5)3】、・1、TB#4500はDBP吸油量(粒状)168m1/100gの薄電性カーホンブラック、SRF-CはDBP吸油量 58~78m1/100gのカーボンブラップ、TAICはトリアリルイソシアヌレート、パーへキサ2.5Bは日本油脂製のニーオキサイド、抵抗値(Ra)はオーブン架橋後、シートを25℃にて、シートエ、10点の表面抵抗値を前記したハイレスターHT-210で測定し、上段はその最大値、下段はその最小値を示す。

[0024]

【表1】

	実 施 例				
	1	2	3	4	5
配合(重量部)					
G801	100	100	100	100	100
BTPP-C1	2.45	_	! -	0 50	4.20
TnBuP-Br	_	2 1 4	<u> </u>	_	_
MTPP-I	_	ļ –	1.45	_	_
TB#4500	5	5	5	12	5
TAIC	4	4	4	4	4
パーヘキサ2.5B	1.5	1 5	1.5	1.5	1.5
架橋特性 160℃					
最低粘度 (kgf)	0.12	0.07	0.07	0 1 2	0.11
最高粘度(kgf)	3.00	2.88	3.02	3 2 1	2.94
誘導時間 (min)	0.7	1.0	`1.0	0.8	0.8
· 架橋時間(min)	1.6	2.2	2.4	2.4	2.1
常態物性					
100%引張応力 (kgf/cm²)	19	18	18	3 3	20
引張強さ (kgf/cm²)	219	255	264	259	245
伸び(%)	530	590	570	460	570
硬さ (JIS A)	6 5	6 4	6,5	74	66
抵抗額Ω(Ra)	1.2 · E10	2. 3 × E9	5. 4 × E9	3. 2 × E8	1.4×E10
TATUTED SE (IV. a.)	1.1 • E10	2. 3 × E9	5. 2 × E9	2. 1 × E8	1. 4×E10

【0025】 【表2】

	Щ		6 1
	1	2	3
配合(重量部)			
G 8 0 1	100	100	100
BTPP-C1	_	[–	-
SRF-C	-		15
TB#4500	12	2 0	-
TAIC	4	4	4
パーヘキサ2.5B	1.5	1.5	1.5
架橋特性 160℃			
最低粘度 (kgf)	0.12	0.11	0.12
最高粘度(kgf)	3.41	3.82	4.00
誘導時間 (min)	0.8	0.8	0.7
架舊時間 (min)	2.4	1.8	1.9
常態物性		i !	
100%引張応力 (kgf/ ˈcu²)	36	2 5	3 2
引張強さ (kgfノcm²)	258	200	268
伸び (%)	420	390	430
硬さ (JIS A)	7 4	69	7 2
抵抗値Ω(Ra)	4. 8 < E9	5. 7×E12	5.5×E12
TWINE BE SS (K. S.)	1.4 ⊀E9	5. 2 × E12	5. 0×E12

【0026】実施例6~10

フッ素ゴムとしてダイエル G801を用い、表3に示す組成のフッ素ゴム組成物を調製した。次に、各組成物から実施例1と同様の試験ピースを作製し、同様に架橋して、常態物性を測定した。結果を同様表3に示す。表においてDBU-Brは8-ベンジル-1、8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデセニウムプロマイド、MT-CはDBP吸油量 34~40ml/100gのカーボンブラックを示す。

【0027】 【表3】

		実	施	例	
	6	7	8	9	10
配合(重量部)					
G801	100	100	100	100	100
BTPP-C1	0.25	2.45	2.45	-	0 50
DBU-Br	_		_	2.03	-
MT-C	. ~	2 0	_	-	-
SRF-C	_	_	15	_	_
TB#4500	8	_	_	5	8
TAIC	4	4	4	4	4
パーヘキサ2.5B	1.5	1.5	1.5	1.5	1 5
架橋特性 160℃					!
最低粘度(kgf)	0.11	0.10	0.11	0.07	0.11
最高粘度(kgf)	3.30	3.10	3.18	2.86	3 3 1
誘導時間(min)	0.8	0.9	0.8	1.1	0 8
架橋時間 (min)	1.7	1.9	2.2	2.8	1 9
常態物性					
100%引張応力 (kgf/cm²)	26	2 4	27	18	25
引張強さ (kgf/cm²)	248	192	251	182	256
伸び(%)	470	500	470	510	490
硬さ (JIS A)	69	6 9	7 2	6.5	6.8
抵抗値Ω (Ra)	4. 6 < E11	1. 2×E10	1.4 < E10	7. 3×E9	1.8×E11
型(加度 25 (Kg)	4. 4 × E11	1. 1×E10	1.2 × E10	6. 5 × E9	1.6×E11

【0028】比較例4~7

フッ素ゴムとしてダイエル G801を用い、表4に示す組成のフッ素ゴム組成物を調製した。次に、各組成物から実施例1と同様の試験ピースを作製し、同様に架橋して、常態物性を測定した。結果を同様表4に示す。表

においてCFはHTA-CMF-1000Eのカーボンファイバー [東邦レーヨン (株) 製] を示す。

[0029]

【表4】

	!	比(咬 例	
	4	5	6	7
配合(重量部)	ĺ		; :	
G801	100	100	100	100
DBU-B	-	_	· –	-
TB#4500	5	8	5	5
CF	-	_	5	15
TAIC	4	4	4	4
パーヘキサ2.5B	1.5	1.5	1.5	1.5
架橋特性 160℃				
最低粘度 (kgf)	0.11	0.11	0.12	0.13
最高粘度(kgf)	2.94	3.35	3.71	4.40
誘導時間(min)	0.75	0.8	0.8	0.75
架橋時間 (min)	1.6	1.7	1.7	1.75
100%引張応力 (kgf/cm²	2 0	2 6	5 7	98
引張強さ (kgf // cm²)	247	239	207	139
伸び (%)	490	440	440	390
硬き (JIS A)	64	6 9	7 2	8 2
抵抗値Ω (Rb)	E12 OVER	E12 OYER	6. 8×E12	4. 0×E5
16.10.18.27(17.0)	DIO UILL	9. 2×E12	1. 1 × E12	1. 4×E4

【0030】実施例11

実施例1のフッ素コム組成物に、更に発泡剤(セルマイクCAP-500)を4重量部追加し、この組成物からシート状試験ピース [120mm×150mm×10mm]を作製(組成物を試験ピースとの体積比で50%仕込み、140℃×60分プレス架橋、180℃×4時間オープン架橋した)し、約2倍発泡の発泡シートを得たものについて、硬度と表面抵抗値を測定した。硬度はHs (Type C)で42、抵抗値は8.0×E9Ωであった。なお、硬度Hs (Type C)はアスカー[高分子計器

(株)] C型SRIS (日本ゴム協会規格) 0101に基づく。

[0031]

【発明の効果】本発明ではパーオキサイド架橋可能なフッ素ゴム組成物に、導電性フィラーを配合する際、オニウム塩化合物を併用することにより、導電性フィラーを少量配合するだけで、充分な抵抗値が得られ、また、組成物の粘度が上がったり、被膜が硬一なったりせず、しかも得られる被膜の抵抗安定性が優れるという卓越した効果を発揮する。